

PIANO EDITORIALE / EDITORIAL PLAN 2010

NUMERO (ISSUE)	SPECIALE (COVER STORY)	AGGIORNAMENTI / APPROFONDIMENTI (UPDATE/IN DEPTH)	ARTICOLI GENERALI (GENERAL ISSUES)	FIERE (EXHIBITIONS)
396 Gennaio January	<input type="checkbox"/> MCU (directory) (MCU - directory)	<input type="checkbox"/> Progettazione low-power (Low power design) <input type="checkbox"/> IC per Telecom (Telecom ICs)	<input type="checkbox"/> IC analogici/mixed signal (Analog Mixed signal ICs) <input type="checkbox"/> Sensori ottici (Optical sensors) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M (T&M Instrumentation) <input type="checkbox"/> Nanotecnologie (Nanotechnologies) <input type="checkbox"/> Circuiti di protezione (Protection circuits)	Opti, 15-17/01, Monaco (D)
397 Febbraio February	<input type="checkbox"/> IC di conversione (Conversion ICs)	<input type="checkbox"/> Illuminazione a stato solido (Solid state lighting) <input type="checkbox"/> * R&D in Italia (Italy: the state of R&D)	<input type="checkbox"/> Potenza digitale (Digital power) <input type="checkbox"/> Gestione termica (Thermal management) <input type="checkbox"/> Elettromeccanici/Passivi/Connettori (Passive/electromechanics/connectors) <input type="checkbox"/> Logiche programmabili (Programmable logic) <input type="checkbox"/> Optoelettronica (Optoelectronics)	MC ⁴ -Motion Control for, febbraio, (I) NIDays, 24/02, Roma (I)
398 Marzo March	<input type="checkbox"/> Strumentazione per test RF/microonde (RF/microwave T&M)	<input type="checkbox"/> IC di alimentazione (Power supply Ics) <input type="checkbox"/> * Strumentazione EDA: trend tecnologici (EDA tool: technology trends)*	<input type="checkbox"/> RF/wireless (RF/wireless) <input type="checkbox"/> IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs) <input type="checkbox"/> Green engineering (Green engineering) <input type="checkbox"/> Logiche programmabili (Programmable logic) <input type="checkbox"/> Elettronica per automotive (Automotive electronics)	Embedded World, 2-4/03, Norimberga (D) CeBIT, 2-6/03, Hannover (D) Date, 8-12/03, Dresda (D) EMV, 9-11/03, Düsseldorf (D) Electronica & Productronica China / Laser World of Photonics China, 16-18/03, Shanghai (PRC) Smart Systems Integration, 23-24/03, Como (I) PCIM China, marzo, Shanghai (PRC)
399 Aprile April	<input type="checkbox"/> DSP Directory (Directory DSP) <input type="checkbox"/> Speciale Anteprima Bias (Special: Bias preview)	<input type="checkbox"/> Elettronica di potenza (Power electronics) <input type="checkbox"/> * R&D: il ruolo dell'Europa (R&D: the role of Europe)	<input type="checkbox"/> ASIC/ASSP (ASICs/ASSPs) <input type="checkbox"/> Integrità dei segnali (Signal integrity) <input type="checkbox"/> Nanotecnologie (Nanotechnologies) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M (T&M Instrumentation) <input type="checkbox"/> Standard wireless (Wireless standards) <input type="checkbox"/> Optoelettronica e fotonica (Optoelectronics & photonics)	Display International, 14-16/04, Tokyo (J) Hannover Messe, 19-23/04, Hannover (D) Embedded Systems Conference Silicon Valley, 26-29/04, San Jose (CA-USA)
400 Maggio May	<input type="checkbox"/> Soluzioni programmabili (Programmable solutions)	<input type="checkbox"/> Convertitori c.c./c.c. (d.c./d.c. converters) <input type="checkbox"/> Illuminazione a stato solido (Solid state lighting)	<input type="checkbox"/> Interconnessioni seriali (Serial interconnections) <input type="checkbox"/> Energie alternative (Alternative energy) <input type="checkbox"/> Nuove tecnologie di memoria (Memory technology) <input type="checkbox"/> Passivi/elettromeccanici/connettori (Passives/electromechanicals/connectors) <input type="checkbox"/> MEMS e sensori avanzati (MEMS and advanced sensors)	PCIM Europe, 4-6/05 - Norimberga (D) TEW (FluidTrans Compomac/Bias/ Mechanical Power Transmissions & Motion Control), 4-7/05, Milano-Rho (I)

401 Giugno June	<input type="checkbox"/> Microprocessori (Microprocessors)	<input type="checkbox"/> Standard wireless (Wireless standards) <input type="checkbox"/> * Elettronica analogica: trend tecnologici (Analog electronics: technology trends)	<input type="checkbox"/> Interfacce seriali (Serial interfaces) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M (T&M instrumentation) <input type="checkbox"/> MEMS e sensori avanzati (MEMS and advanced sensors) <input type="checkbox"/> IC di gestione della potenza (Power management ICs)	SMT/Hybrid/Packaging , 8-10/06, Norimberga (D) Automatica , 8-11/06, Monaco (D) VforM-Vision for Manufacturing , giugno, (I)
402 Lug/Ago Jul/Aug	<input type="checkbox"/> Nuove tecnologie (New technologies)	<input type="checkbox"/> Materiali per EMC (EMC materials) <input type="checkbox"/> * Elettronica digitale: trend tecnologici (Digital electronics: technology trends)	<input type="checkbox"/> Elettromeccanici/passivi/connettori (Electromechanics/passives/connectors) <input type="checkbox"/> IC di conversione (Conversion ICs) <input type="checkbox"/> Elettronica consumer (Consumer electronics) <input type="checkbox"/> Software per la progettazione con Fpga (Fpga development software) <input type="checkbox"/> Conservazione dell'energia (Energy harvesting)	NI Week , agosto, Austin (TX-USA)
403 Settembre September	<input type="checkbox"/> Elettronica di potenza (Power electronics)	<input type="checkbox"/> IP/SoC (IPs/SoCs) <input type="checkbox"/> Compressione dati (Data compression)	<input type="checkbox"/> Sicurezza dei dati (Data security) <input type="checkbox"/> IC analogici/Mixed signal (Analog/Mixed signal ICs) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M (T&M instrumentation) <input type="checkbox"/> Nuovi materiali per l'elettronica (New materials for electronics) <input type="checkbox"/> Energie alternative/rinnovabili (Renewable/alternative energy)	Electronica India , settembre, Bangalore (India) Productronica India , settembre, Bangalore (India) MNE , 19-22/09, Genova (I) Control & Communication , settembre, (I)
404 Ottobre October	<input type="checkbox"/> Chip multimediali (Multimedia lcs)	<input type="checkbox"/> Nuove batterie (New batteries) <input type="checkbox"/> * Logiche programmabili: trend tecnologici (Programmable logic: technology trends)	<input type="checkbox"/> Strumentazione T&M (T&M instrumentation) <input type="checkbox"/> IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs) <input type="checkbox"/> Norme ambientali per l'elettronica (Environmental compliance) <input type="checkbox"/> Standard wireless (Wireless standards) <input type="checkbox"/> Nanotecnologie (Nanotechnologies)	Maintain , 12-14/10, Monaco (D) Electronic Asia , 13-16/10, Hong Kong (PRC) SPS/IPC/DRIVES Italia , 19-21/10, Parma (I) IA-Industrial Automation Forum , ottobre, (I)
405 Novembre November	<input type="checkbox"/> Strumentazione per fibre ottiche (Fiber optics T&M)	<input type="checkbox"/> Tecnologie a larga banda (Broadband technologies) <input type="checkbox"/> * DSP: trend tecnologici (DSP: technology trends)	<input type="checkbox"/> ASIC/FPGA/ASSP (ASICs/FPGAs/ASSPs) <input type="checkbox"/> Controllo motori (Motor control) <input type="checkbox"/> TV digitale (Digital TV) <input type="checkbox"/> Semiconduttori discreti (Discrete semiconductors) <input type="checkbox"/> Energie alternative (Alternative energy)	Electronica , 9-12/11, Monaco (D) SPS/IPC/DRIVES , 23-25/11, Norimberga (D) Focus Embedded , novembre, (I)
406 Dicembre December	<input type="checkbox"/> Tecnologie di visualizzazione (Display technologies)	<input type="checkbox"/> Dispositivi multicore (Multicore devices) <input type="checkbox"/> * Trend tecnologici nell'industria elettronica (Technology trends in electronic industry)	<input type="checkbox"/> Strategie di collaudo (Test strategies) <input type="checkbox"/> Efficienza energetica (Energy efficiency) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M (T&M instrumentation) <input type="checkbox"/> Nanotecnologie (Nanotechnologies) <input type="checkbox"/> Standard wireless (Wireless standard)	

* In cooperazione con eo-web.it
(In cooperation with eo-web.it)

SEGNATE IL VOSTRO INDIRIZZO IN STAMPATELLO/PLEASE WRITE YOUR ADDRESS IN BLOCK LETTERS

AZIENDA/COMPANY		PERSONA/CONTACT	
VIA/STREET			N°
CAP/POST CODE	CITTA' (PROV.)/CITY(TOWN)		
TEL.	FAX	E-mail	Grazie per la collaborazione/Thank-you for your collaboration

In base agli argomenti da Voi selezionati, la Redazione provvederà a contattarVi per tempo, riservandosi il vaglio e la pubblicazione del materiale inviato. N.B. Questo piano editoriale potrà subire variazioni.
The editorial department will contact you soon after reviewing the topics you've selected, reserving the right to screen and publish the material submitted. N.B. This editorial plan might be subjected to changes